

# 2023上海工业博览会新一代信息展CITS

产品名称	2023上海工业博览会新一代信息展CITS
公司名称	展览招商部肖琳
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	欢迎咨询，很高兴为您服务
联系电话	18321111954 18616788792

## 产品详情

2023新一代信息技术与应用展/工业互联网展

——工造万物·互联无界

展会时间：2023年9月19日-23日

展会地点：国家会展中心（上海）

如需参展，敬请联系：肖琳女士

主办单位:工业和信息化部、国家发展和改革委员会、商务部、科学技术部、中国科学院、中国工程院、  
中国国际贸易促进委员会、上海市人民政府

承办单位:东浩兰生(集团)有限公司

展示规模 : 280,000+m<sup>2</sup>

参展企业 : 2600家+

观众 : 190,000+人次

工博会同期 : 2023国际工业互联网大会暨数字工业系列峰会

中国国际工业博览会由工业和信息化部、国家发展和改革委员会、商务部、科学技术部、中国科学院、中国工程院、中国国际贸易促进委员会和上海市人民政府共同主办，中国机械工业联合会协办，东浩兰生(集团)有限公司承办的以装备制造业为展示交易主体的国际工业品牌展，已发展成为中国工业领域规模大、功能全、水平高、影响力强的展览盛会之一。旗下共设9大展，是我国工业领域面向世界的一个重要窗口和经贸交流合作平台。

“数字工博”品牌重磅发布,依托中国工博会在中国工业领域的品牌和市场影响力,以“数字产业化”为核心动能、“产业数字化”为远景目标,通过互联网技术、电脑通信技术和交互技术等数字化手段驱动线下工博数字化,赋能工业产业转型升级,促进数据、技术、场景深度融合发展,全方位连接并赋能千行百业,为工博会数字化场景发展激发动力。

新一代信息技术与应用展/工业互联网展作为中国国际工业博览会旗下核心板块之一,以“聚焦数字化转型·共建产业新生态”为主题,以“5G+工业互联网”、“工业软件&操作系统”及“数字化供应链”领域为3个发展重点,同步关注“工业元宇宙”、“集成电路”、“新一代存储”等3个热议话题,推动量子信息、5G、物联网、边缘计算、数字孪生、AI、标识解析、增材制造等前沿科技与泛制造业生态融合,推动行业企业与合作伙伴共赢,通过展览展示、高峰论坛、精准对接、媒体访谈、直播互动等形式,探索“数字工业可持续发展”为目标的国家级国际化的展会生态。

展品范围:

工业互联网/工业4.0技术及应用

工业网络互联(有线接入、无线接入、数据传输与转发、网络控制、网络管理);标识系统(数据采集、标签管理、标识注册、标识解析、数据处理、标识数据建模);工业大数据;工业云;边缘计

算技术及设备；工业智能化应用与操作系统（工业软件/APP、CAD/EDA/PLM...、MES/ERP...、PLC/APC/SCADA...）；工业互联网平台（应用二次开发与集成、开发者社区、应用商店、工业创新应用）；工业互联网安全（区块链、网络/信息/数据安全、应用安全与功能安全、物理安全）；测试床集与产业应用。

## 工业人工智能

智能计算芯片及系统；智能模式识别（人脸、语音拟声、视觉图像、行为）；智能技术处理（自然语言、自适应学习、深度学习、量子智能计算、机器预检测与维护、机器视觉）；智能运载系统及工具；工业交互和应用技术（AR/VR/MR/XR...）；智能终端及集成应用。

## 下一代通信网络（5G）

5G系统集成与标准；5G建设（含基站射频、基带芯片、网络建设）；量子信息技术；工业通信（连接器、器件原材料、小微基站、网络设备及服务、光纤光缆、通信服务、工业以太网、网络交换机）；数据中心。

## 工业操作系统及软件APP

操作系统；数字孪生；衍生设计；产品研发创新工具类和管理类软件（CAD/CAM、工程仿真、EDA电子设计自动化、数字化制造、PDM/PLM）；管理软件（协同制造、ERP企业资源计划、MES制造执行系统、CRM客户关系管理、SCM供应链管理、BI商业智能分析、EMS能源管理）；工控软件（APC先进过程控制、DCS集散控制系统、SCADA数据采集与监控、PLC可编程逻辑控制、机器数据采集）；工业软件咨询与实施服务。

数字基建（数字工厂、智慧城市、新型显示）

数字工厂（技术研发及产品开发数字化、生产和过程计划数字化、机器视觉/建模与仿真技术、数字孪生、增材制造/3D打印、机械自动化、平台服务、供应链管理）；智慧城市（智慧水务、智慧能源、智能出行、智慧物流与包装、智能家居、智慧医疗）；新型显示（柔性显示、激光显示...）。

工业电商与数字化供应链

工业品MRO；C2M定制；采购平台建设；营销平台建设；SKU及数据库标准建设；仓储物流（标签、包装与订单拣选、装载及物料搬运）；供应链金融；数字化供应链系统管理。

## IC&物联网

电子工业设计技术（封装、表面贴装/SMT、EDA/IC设计、PCB设计、MEMS/MOMES/传感技术、嵌入式技术、控制/MCU、存储技术...）；元器件（内存和数据存储、传感器、继电器、连接器、变频器、变压器、军工用元器件）；RFID产品及技术；核心控制芯片及嵌入式芯片；定位技术；智能终端产品（手持式测量仪器仪表、标签打印机...）。

## 创新前沿

创新工业科技；创新设计（制造业、现代服务业、城市环境）；创新应用平台；智慧园区；国内创新。